

**東京応化工業株式会社
決算説明資料**

-2008年3月期決算-

2008年5月15日

目次

1. 2008年3月期連結決算概要 p.2
2. 2009年3月期連結決算予想 p.10
3. 第3次「tokチャレンジ21」
中期計画レビュー p.18

2008年3月期連結決算概要

業績概要

(百万円、%、円/ドル)

	2007/3	2008/3		
			増減	増減率
売上高	101,955	102,300	+345	+0.3
営業利益	10,884	8,266	-2,617	-24.1
経常利益	11,677	7,674	-4,003	-34.3
当期純利益	6,660	4,259	-2,401	-36.1
為替	115.8	112.5	-	-

事業別セグメントの業績

(百万円、%)

	2007/3	2008/3		
			増減	増減率
売上高	101,955	102,300	+345	+0.3
材料事業	83,038	86,071	+3,032	+3.7
エレクトロニクス機能材料	50,613	54,073	+3,459	+6.8
高純度化学薬品	27,674	27,521	-153	-0.6
印刷材料	4,601	4,336	-264	-5.8
装置事業	18,916	16,229	-2,686	-14.2
営業利益	10,884	8,266	-2,617	-24.1
材料事業	12,614	11,575	-1,038	-8.2
装置事業	3,007	1,277	-1,729	-57.5
消去又は全社	-4,737	-4,586	+150	-

材料事業の業績推移（四半期）

■2008年3月期四半期推移

（百万円）

	Q1	Q2	Q3	Q4
材 料 事 業 の 売 上	20,557	22,503	21,856	21,133
エレクトロニクス機能材料	12,792	14,201	13,919	13,160
高純度化学薬品	6,609	7,174	6,763	6,974
印 刷 材 料	1,137	1,099	1,146	953
営業利益（全社費用控除前）	3,059	3,199	3,258	2,057

■前年比較

（%）

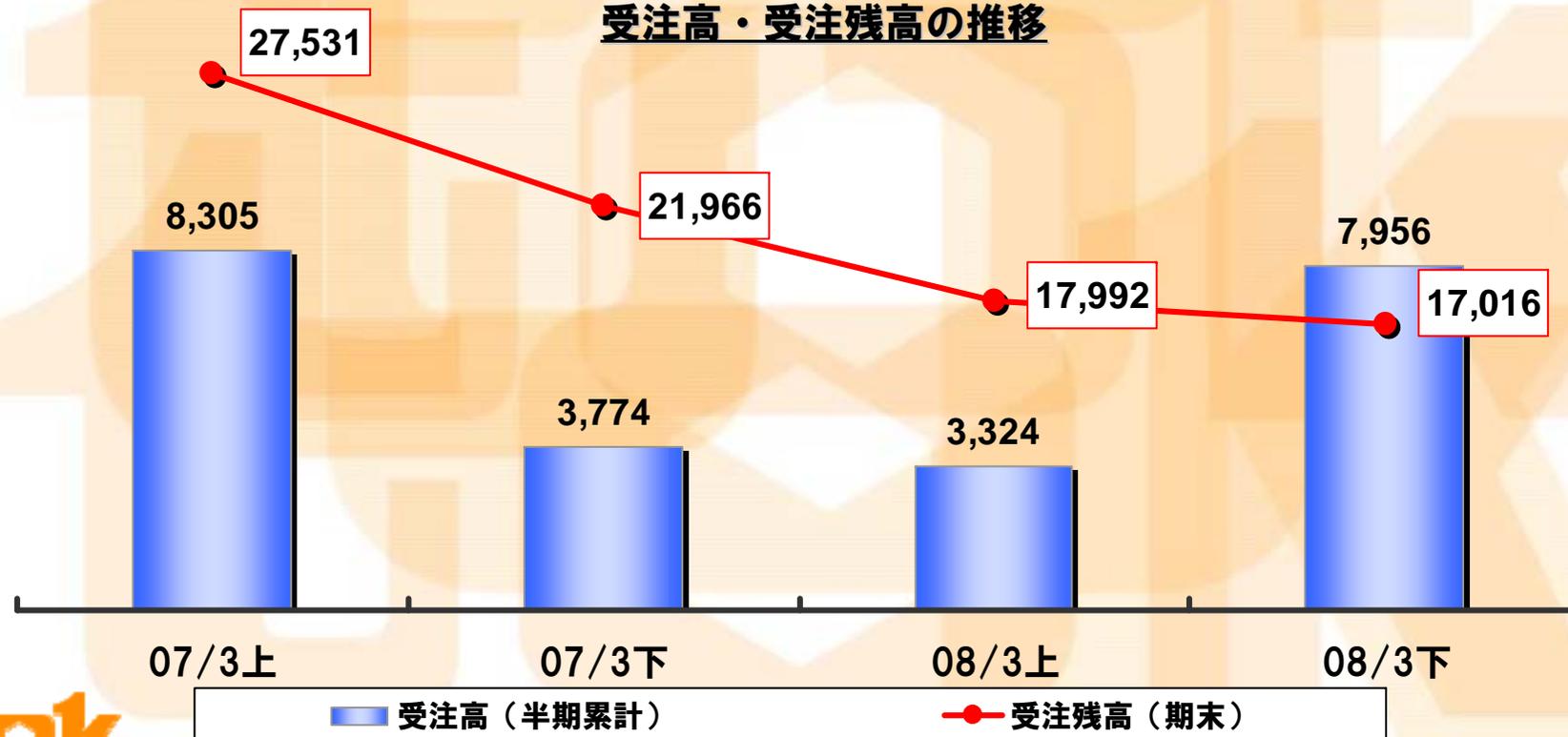
	Q1	Q2	Q3	Q4
材 料 事 業 の 売 上	-1.8	+11.4	+1.7	+3.5
エレクトロニクス機能材料	+1.6	+15.8	+4.9	+5.3
高純度化学薬品	-8.6	+5.8	-2.8	+4.1
印 刷 材 料	+4.1	-2.4	-5.2	-18.6
営業利益（全社費用控除前）	-17.4	+1.6	-1.6	-15.7

装置事業の業績推移

(百万円、%)

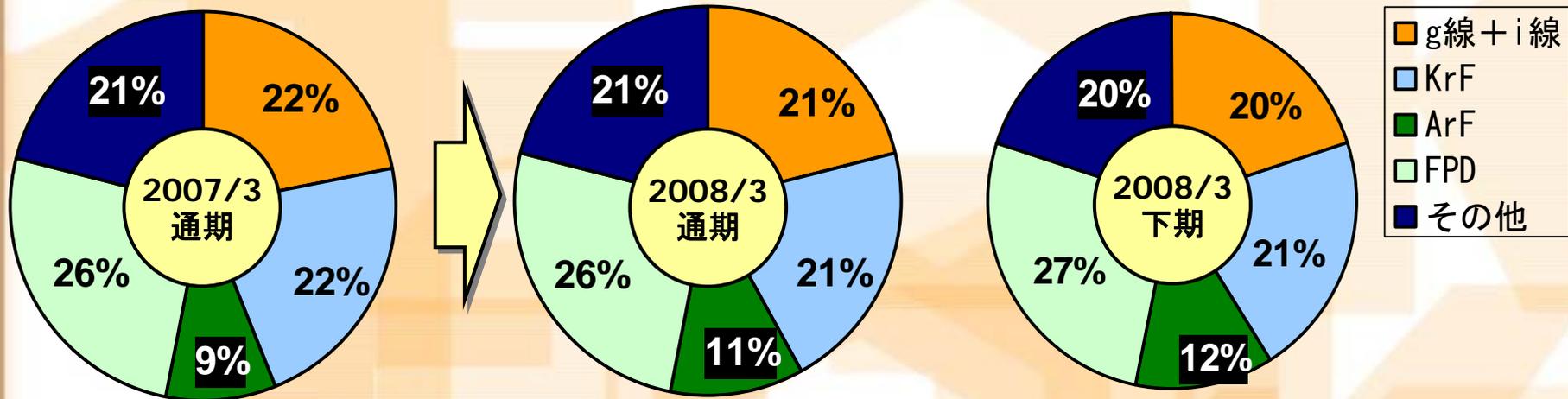
	07/3上	07/3下	08/3上	08/3下
売上高	9,556	9,359	7,249	8,980
営業利益 (全社費用控除前)	1,857	1,149	785	492
営業利益率	19.4	12.2	10.8	5.4

受注高・受注残高の推移

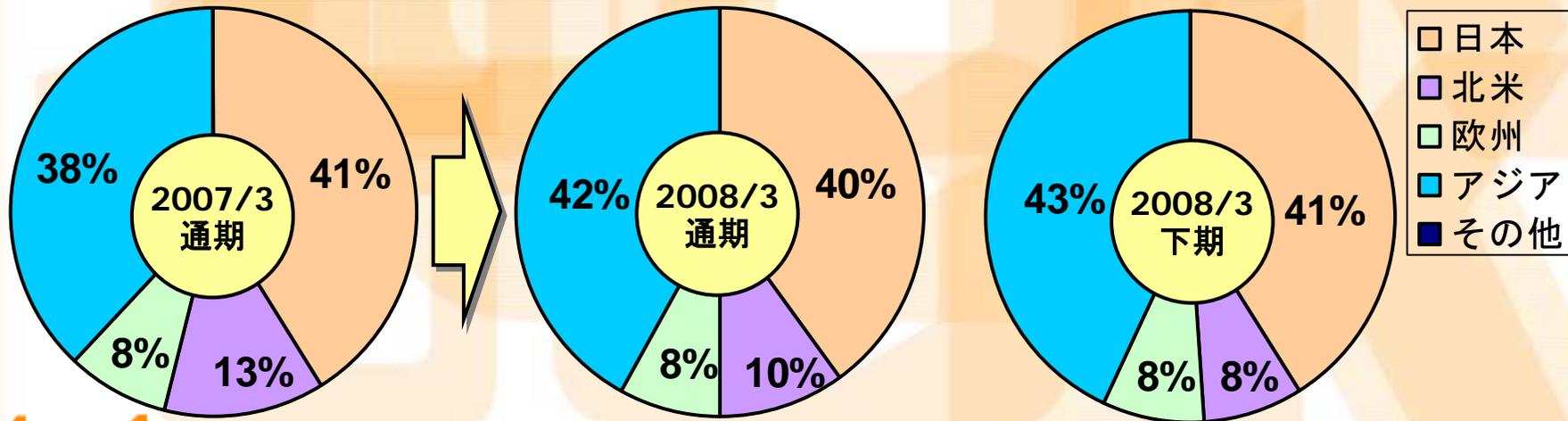


エレクトロニクス機能材料部門の状況

種類別売上構成推移



地域別売上構成推移



比較貸借対照表

(百万円)

	2008/3	増減
流動資産	95,413	-4,733
内、現金預金	38,689	+1,259
有形固定資産	45,278	-697
無形固定資産	1,019	-577
投資その他の資産	17,921	-968
流動負債	27,600	-5,827
買入債務	10,651	+631
前受金	7,963	-4,940
固定負債	2,198	+90
純資産合計	129,834	-1,240
総資産	159,633	-6,977

現金預金 +1,259
 売上債権 +355
 たな卸資産 -5,465
 ・装置事業の検収進捗

投資有価証券 -1,780
 ・投資有価証券の含み益減少
 繰延税金資産 +806

未払金 -1,499
 ・設備関係の未払い金の支払い
 前受金 -4,940
 ・装置事業の検収進捗

利益剰余金 +2,570
 自己株式 -2,155
 ・自己株式100万株の取得等
 その他有価証券評価差額金 -1,214

キャッシュフロー

(百万円)

	2007/3	2008/3
営業キャッシュフロー	+8,744	+14,839
税金等調整前当期純利益	+11,119	+7,352
減価償却費	+5,931	+7,693
売上債権の増(-)減額	-1,414	-439
たな卸資産の増(-)減額	+1,662	+5,440
仕入債務の増減(-)額	-1,495	+667
前受金の増減(-)額	+300	-4,940
法人税等の支払い	-6,074	-3,007
投資キャッシュフロー	-15,822	-23,008
財務キャッシュフロー	-1,469	-3,990
換算差額	+295	-869
現金及び現金同等物の増減額	-8,250	-13,029

主な内訳
 定期預金の増加 -9,343
 有形固定資産の取得 -7,953
 研究開発棟の建設等

主な内訳
 自己株式の取得 -2,410
 配当金の支払 -1,670

2009年3月期連結決算予想

業績予想概要（通期）

（百万円、%、円/ドル）

	2008/3 実績	2009/3予想	
		増減	増減率
売上高	102,300	102,100	-200 -0.2
営業利益	8,266	6,700	-1,566 -18.9
経常利益	7,674	6,900	-774 -10.1
当期純利益	4,259	3,700	-559 -13.1
為替	112.5	100.0	- -

設備投資・減価償却・研究開発

(百万円)

	2007/3	2008/3	2009/3 予想	
	実績	実績		前年比
設備投資	8,531	6,574	5,000	-1,574
減価償却費	5,931	7,693	7,800	+107
研究開発費	6,487	8,095	8,700	+605

事業別セグメント業績予想（上期）

（百万円、％）

	2008/3 上期実績	2009/3上期予想	
		増減	増減率
売上高	50,329	50,700	+371 +0.7
材料事業	43,080	44,200	+1,120 +2.6
エレクトロニクス機能材料	26,993	28,000	+1,007 +3.7
高純度化学薬品	13,783	13,900	+117 +0.8
印刷材料	2,237	2,300	+63 +2.8
装置事業	7,249	6,500	-749 -10.3
営業利益	4,759	3,100	-1,659 -34.9
材料事業	6,259	5,500	-759 -12.1
装置事業	785	-100	-885 -
消去又は全社	-2,285	-2,300	- -

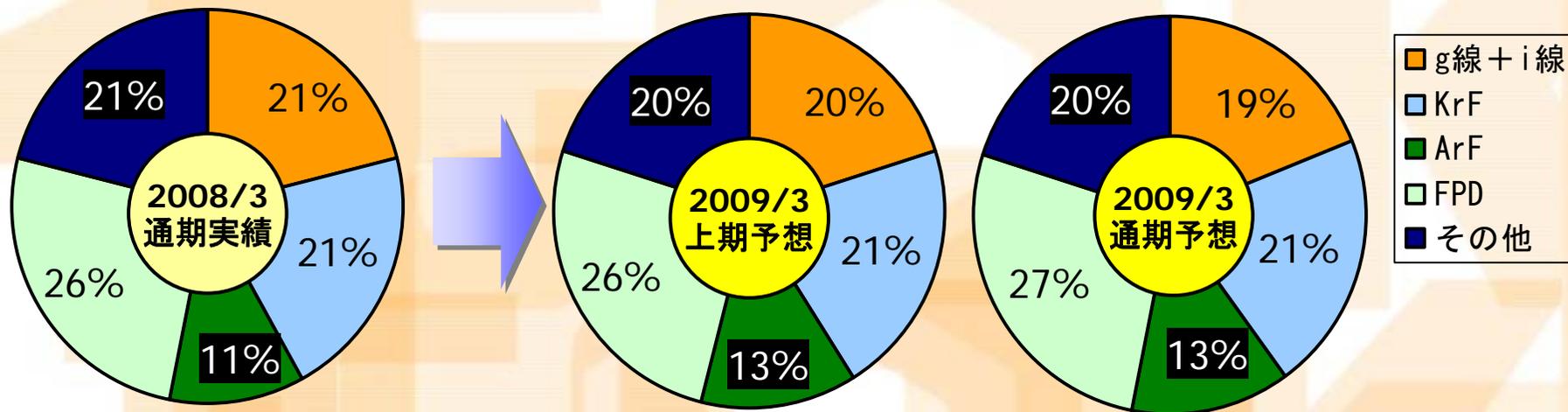
事業別セグメント業績予想（通期）

（百万円、％）

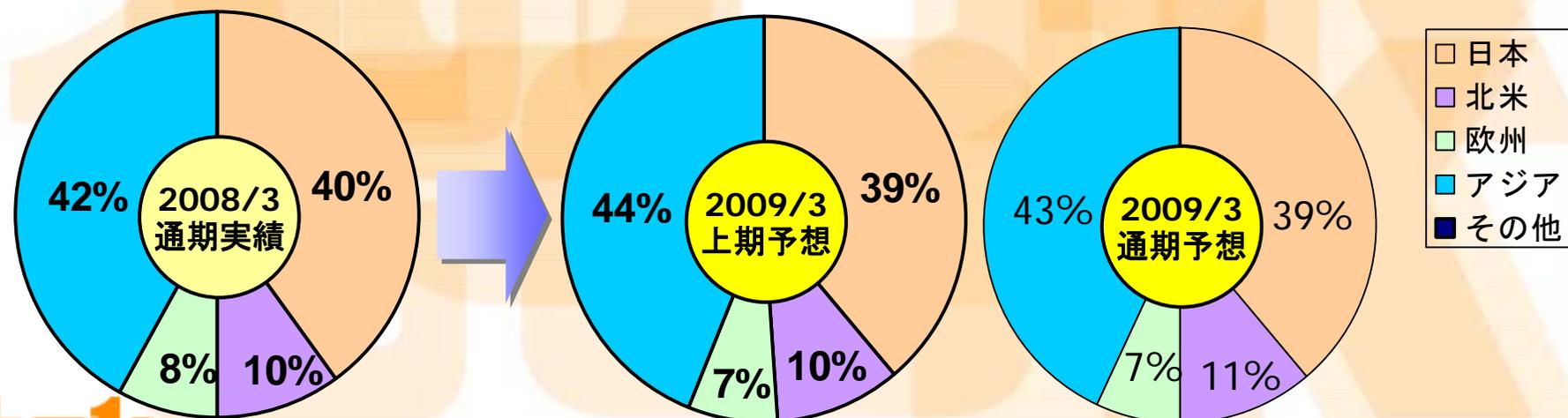
	2008/3 通期実績	2009/3通期予想		
			増減	増減率
売上高	102,300	102,100	-200	-0.2
材料事業	86,071	89,800	+3,729	+4.3
エレクトロニクス機能材料	54,073	56,400	+2,327	+4.3
高純度化学薬品	27,521	28,800	+1,279	+4.6
印刷材料	4,336	4,600	+264	+6.1
装置事業	16,229	12,300	-3,929	-24.2
営業利益	8,266	6,700	-1,566	-18.9
材料事業	11,575	11,300	-275	-2.4
装置事業	1,277	100	-1,177	-92.2
消去又は全社	-4,586	-4,700	-	-

エレクトロニクス機能材料部門の予想

種類別売上構成



地域別売上構成



地域別売上高の予想

(百万円)

	2008/3上期実績			2009/3上期予想		
		材料	装置		材料	装置
日 本	20,147	17,941	2,205	19,700	17,900	1,800
北 米	4,828	4,808	20	5,100	5,100	0
欧 州	3,509	3,507	1	3,300	3,300	0
ア ジ ア	21,695	16,673	5,022	22,400	17,700	4,700

	2008/3通期実績			2009/3通期予想		
		材料	装置	通期予想	材料	装置
日 本	42,730	36,204	6,525	39,900	35,900	4,000
北 米	9,233	8,954	279	11,400	11,400	0
欧 州	6,818	6,816	1	6,700	6,700	0
ア ジ ア	43,182	33,760	9,422	43,800	35,500	8,300

ご参考①：単独業績（実績・予想）

（百万円、％）

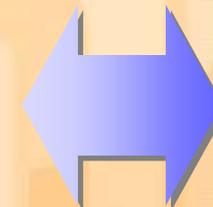
	2007/3	2008/3		2009/3	
	実績	実績	前年比	通期予想	前年比
売上高	85,714	86,102	+0.5	85,000	-1.3
エレクトロニクス機能材料	46,936	50,795	+8.2	53,900	+6.1
高純度化学薬品	15,779	15,370	-2.6	14,700	-4.3
印刷材料	4,393	4,184	-4.7	4,500	+7.5
プロセス機器	18,490	15,614	-15.6	11,900	-23.8
営業利益	7,960	5,272	-33.8	3,400	-35.5
経常利益	10,047	5,718	-43.1	4,700	-17.8
当期純利益	6,704	3,473	-48.2	2,800	-19.4
設備投資	7,616	6,141	-19.4	3,300	-46.2
減価償却費	5,244	6,966	32.8	7,100	+1.9
研究開発費	6,487	8,095	24.8	8,700	+7.4

**第3次「tokチャレンジ21」
中期計画レビュー**

第3次中期計画「最終年度」について

(百万円、%)

	2008/3 実績	2009/3 予想	2009/3 中計目標
売上高	102,300	102,100	120,000
(材料)	(86,071)	(89,800)	(102,000)
(装置)	(16,229)	(12,300)	(18,000)
営業利益	8,266	6,700	15,000
(材料)	(11,575)	(11,300)	(18,400)
(装置)	(1,277)	(100)	(1,100)
経常利益	7,674	6,900	15,300
当期純利益	4,259	3,700	9,100



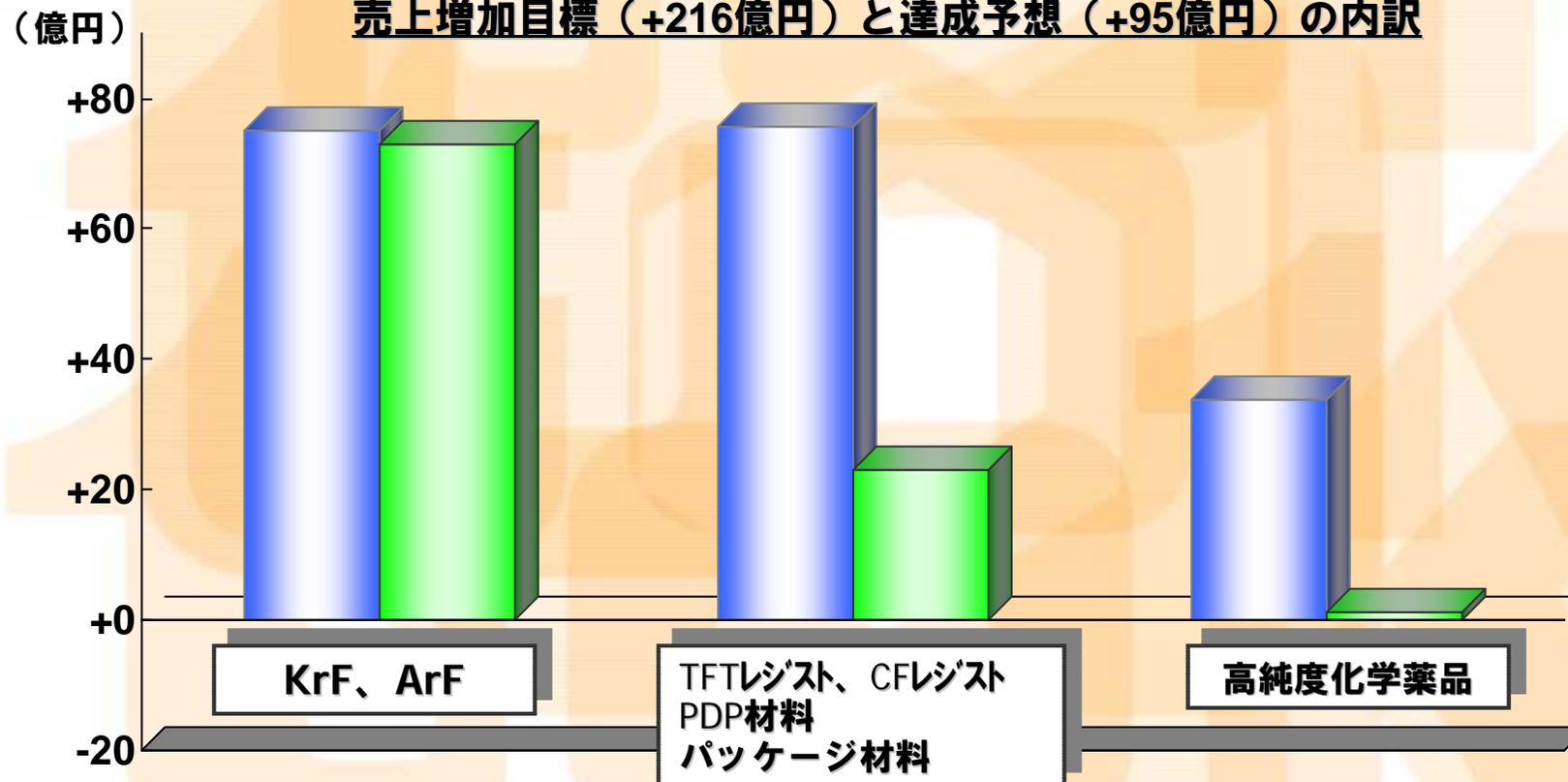
(2008.5.14発表)

(2006.5.17発表)

材料事業の売上目標と達成予想

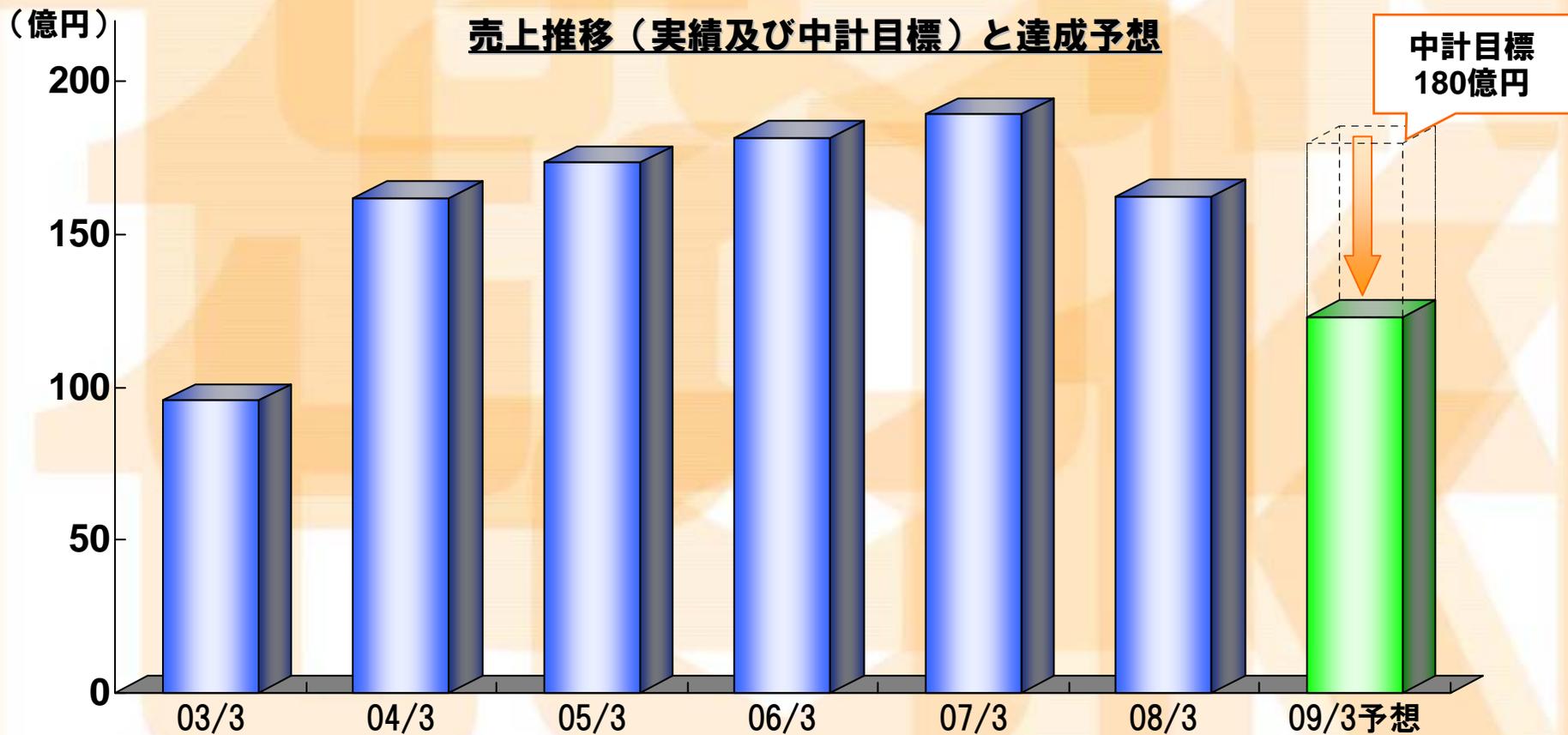
	2009/3中計目標	2009/3予想
材料事業 売上高	1,020億円 (06/3期比+216億円)	898億円 (06/3期比+95億円)

売上増加目標 (+216億円) と達成予想 (+95億円) の内訳



装置事業の売上目標と達成予想

	2009/3中計目標	2009/3予想
装置事業 売上高	180億円 (06/3期比▲2億円)	123億円 (06/3期比▲59億円)



今後の方針①：材料事業

- **KrFの潜在需要は大きい。顧客ニーズへの対応を継続**
 - 微細化（延命）ニーズ、歩留まり改善ニーズ、用途拡大
- **ArF・次世代材料に関する技術、レジスト開発**
 - 二重露光に対応した開発⇒ポジレジスト、ネガレジストの特性向上
 - トップコートレスに対応した液浸レジストの開発
- **LCD材料の価格競争力の強化、顧客基盤の拡充**
 - TFTレジスト⇒濃縮液対応、CFレジスト⇒シェア向上、高性能化、高OD値化
- **高純度化学薬品における改良・開発、価格競争力強化**
 - 微細化に伴う新ニーズ対応⇒ケミカルリンス、剥離液の改良・開発
- **新規領域を対象とした材料開発の強化**
 - ナノインプリント用材料⇒光学デバイス、パターンドメディア、MEMS分野

今後の方針②：装置事業

■ FPD製造装置

- G8以降製品の拡販
- フロートコーティングシステム（FCS）技術の確立
⇒タクト短縮、コスト削減で優位性を確保
- コスト・オブ・オーナーシップ（COO）の低減
⇒省レジ、省液、省エネ、省スペースを実現
- コート&スピンからスピンレスへの置き換え

■ Materials & Equipmentによる横展開の強化

- 材料と装置両面からの取り組みによる開発力強化

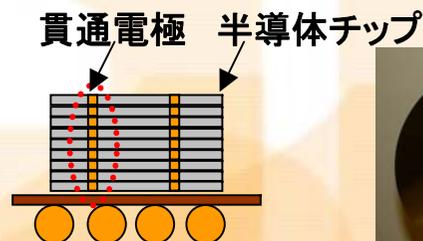


新たな事業領域に向けて

■ 次世代半導体のキーテクノロジー Si貫通電極形成システム (Zero Newton[®]) の開発

- 薄膜技術、Si貫通ビア (TSV) を用いて、高速デジタルデバイスの3次元パッケージング化を実現

⇒M&E両面から技術開発を行い、サポート板、仮止め剤、貼付装置、分離装置を提供。



貫通電極を用いた半導体パッケージの概略図

■ 米国：半導体向け高純度化学薬品の生産設備建設

- 微細加工技術に対応
- 生産能力増強
- 安定的な供給体制の構築



生産設備建設概要

投資額：約15億円

完成予定日：2008年10月

<http://www.tok.co.jp/>

(ご注意)

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがって、実際の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。いかなる確約や保証を行うものではありません。